



平成 21 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名　メック株式会社  
代表者名　代表取締役社長　前田　和夫  
(コード：4971、東証第 1 部、大証ヘラクレス)  
問合せ先　社長室長　坂本　佳宏  
(TEL. 06-6414-3451)

## 子会社の解散に関するお知らせ

当社は平成 21 年 8 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の連結子会社である MEC USA SPECIALTY PRODUCTS INC. を解散することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 解散の理由

当社は、平成 9 年 3 月に米国での当社製品販売を目的に子会社を設立いたしました。しかしながら米国の電子基板市場の空洞化が急速に進行したため、平成 14 年 4 月 1 日から営業を休止しておりました。同子会社は過去 5 年間売上計上が無く、当社の連結業績に対する影響はありませんでした。

今後、米国の電子基板市場は回復の目途がたたず、このたび同社を解散することといたしました。

### 2. 解散する子会社の概要

商	号	MEC USA SPECIALTY PRODUCTS INC.	
所	在	地	2890 Zanker Road, Suite207, San Jose, CA, USA
代	表	者	前田　和夫
資	本	金	300 千 US \$
大株主及び所有割合			当社 100%

### 3. 解散及び清算の日程

平成 21 年 8 月 21 日	解散決議
平成 21 年 12 月	清算完了(予定)

### 4. 今後の見通し

当該子会社の解散・清算に伴う平成 22 年 3 月期連結業績に与える影響は軽微であります。

以上